

# **LM3481**

***Application Note 1756 LM3481 Evaluation Board***



Literature Number: JAJA366

## LM3481 評価ボード

National Semiconductor  
Application Note 1756  
Maurice Eaglin  
2008 年 4 月

LM3481 評価ボード

AN-1756

### はじめに

LM3481 は電流モードで動作するローサイド N チャネル FET コントローラです。昇圧、フライバック、SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter)などのさまざまな回路構成に応用が可能です。この評価ボードは LM3481 の高い設計自由度を昇圧トポロジーを使って示すことを目的としています。評価ボードの動作条件は次のとおりです。

$3V \leq V_{IN} \leq 11V$   
 $V_{OUT} = 12V$   
 $0A \leq I_{OUT} \leq 1.5A$

回路図と部品リストを以下に示します。

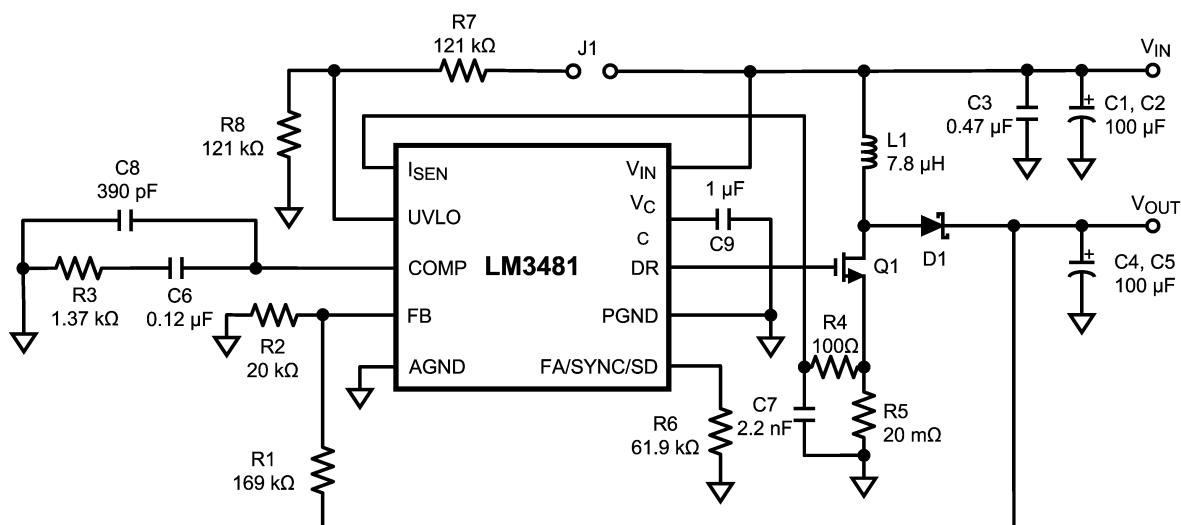


FIGURE 1. Circuit Diagram

Bill of Materials  
300 kHz, Vin = 5V, Vo = 12V, IO = 1.5A

Designator	Function	Description	Part Number	Vendor
U1	Controller	LM3481MSOP-10	LM3481MM	National
C1	Input Filter Cap	100 μF, 20V, D case, OxiCap	TPSV107M020R0060	AVX
C2	Input Filter Cap	100 μF, 20V, D case, OxiCap	TPSV107M020R0060	AVX
C3	Decoupling Cap	.47 μF, 16V, X7R, 1206	ECJ-3VB1C474K	Panasonic
C4	Output Filter Cap	100 μF, 16V, Y case, Ta	TPSD107M016R0100	AVX
C5	Output Filter Cap	100 μF, 16V, Y case, Ta	TPSD107M016R0100	AVX
C6	Comp Cap	0.12 μF, 25V, 0805	ECJ-2YB1E124K	Panasonic
C7	Current Limit Sense Cap	2200 pF, 50V, 0805	ECJ-2VB1H222K	Panasonic
C8	Comp Cap	390 pF, 50V, 0805	08055C391KAT2A	AVX
C9	V <sub>CC</sub> Cap	1 μF, 25V, 1206	12063C105KAT	AVX
C11	Analog Input By. Cap	1 μF, 10V, 0805	0805ZC105KAT	AVX
R1	Resistor Divider (Upper)	169 kΩ, 1%, 0805	CRCW0805169KFK	Vishay
R2	Resistor Divider (Lower)	20k, 1%, 0805	CRCW080520K0FK	Vishay
R3	Comp Resistor	1.37k, 1%, 0805	CRCW08051K37FK	Vishay
R4	Filter Resistor	100Ω, 1%, 0805	CRCW0805100RFK	Vishay
R5	Sense Resistor	20 mΩ, 1%	WSL2512R0200FE	Vishay

Designator	Function	Description	Part Number	Vendor
R6	Freq. Adj. Resistor	61.9 kΩ, 1%, 0805	CRCW08056192F	Vishay
R7	UVLO Res. Div.	121 kΩ, 1%, 0805	CRCW08051213F	Vishay
R8	UVLO Res. Div.	121 kΩ, 1%, 0805	CRCW08051213F	Vishay
L1	Input Filter	7.8μ, 8A, DCR = 10 mΩ	RLF12560-7R8N8R2	TDK
D1	Schottky Diode	4A,30V, V <sub>f</sub> = 0.4V	SL-43	Vishay
Q1	FET	SO-8, R <sub>dson</sub> = 2.9 mΩ @ V <sub>DS</sub> = 30V	SI4368DY	Vishay
J1	Jumper	Shunt LM with handle, 2 positions	881545-2	Tyco Electronics
VIN	VIN Post Turret	90mil mounting diameter	97H6305	Newark Catalog
GND	VIN GND Post Turret	90mil mounting diameter	97H6305	Newark Catalog
GND	VOUT Post Turret	90mil mounting diameter	97H6305	Newark Catalog
VOUT	VOUT GND Post Turret	90mil mounting diameter	97H6305	Newark Catalog

## 性能

LM3481 の評価ボードを使ってベンチマーク・データを取得しました。Vin を 5V として最大負荷 1.5A で動作させたときの効率値を Figure 2 に示します。

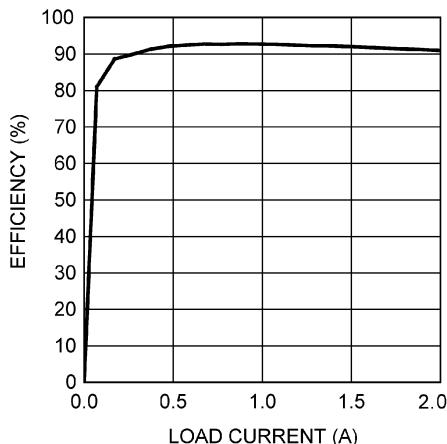


FIGURE 2. Efficiency vs Load

評価ボードには代替部品どうしの性能トレードオフを確認できるというメリットがあります。十分な検討に基づいて使用部品を選択すれば、アプリケーションが必要とする性能に回路を最適化することができます。例えば FET のパターンは SO-8 パッケージのシングル品あるいは SO-8 パッケージのデュアル品のいずれも実装できるように設計しています。つまり設計上の要件から FET を選定できます。例えば、R<sub>DS(ON)</sub> の高い FET を選択すればシステム・コストは抑えられますが、効率の低下によって性能は劣化するでしょう。

## 電流制限

R4 (R<sub>SL</sub>) 抵抗は特定のアプリケーションが必要とするスロープ補償を選択できるように設けられています。スロープ補償の大きさによって安定動作に必要となる最小インダクタンス値が直接決まります (スロープ補償の設定については LM3481 のデータシートを参照してください)。R4 値の詳細な計算方法は LM3481 データシートの「スロープ補償ランプ」セクションに記載されています。評価ボードでは、R4 と C7 を使用して、スロープ補償にはほとんど影響を与えない範囲で I<sub>SEN</sub> 信号をフィルタしています。

## レイアウトの基礎

DC/DC コンバータを適切に実装するには以下に示す単純な設計ガイドラインに従ってください。

1. 電力部品 (キャッチ・ダイオード、インダクタ、フィルタ・コンデンサ) はできるだけ近接して配置してください。これらの部品間のトレイスはできるだけ短く、かつ、できるだけ幅広く設計してください。
2. 電力部品間のトレイスと DC/DC コンバータ回路に電源を供給するトレイスは十分な幅で設計してください。
3. 入力コンデンサと出力フィルタ・コンデンサのグラウンド・ピン、キャッチ・ダイオードのグラウンド・ピンは、擬似グラウンド・プレーンとなる十分なカッパー・フィル (銅箔領域) を部品面を使って、できるだけ近接して配置してください。カッパー・フィルは複数のビアを介してグラウンド・パターンに接続してください。
4. スイッチングの電流ループの向きが同じになるように電力部品を配置してください。
5. 電圧帰還バスなどノイズの影響を受けやすいトレイスは、電力部品に関連したノイズの多いトレイスから離してルーティングしてください。
6. コンバータ IC のグラウンド・インピーダンスは十分に小さくなるように設計してください。
7. 补償部品や周波数選択部品などのコンバータ IC 関連部品はコンバータ IC のできるだけ近くに配置してください。ただし、ノイズの多いトレイスや電力部品からは離してください。これらの部品とコンバータ IC および擬似グラウンド・プレーンとはできるだけ短く接続してください。
8. 無線ブロックやモデム・ブロックのようなノイズに敏感な回路は DC/DC コンバータから離して配置してください。

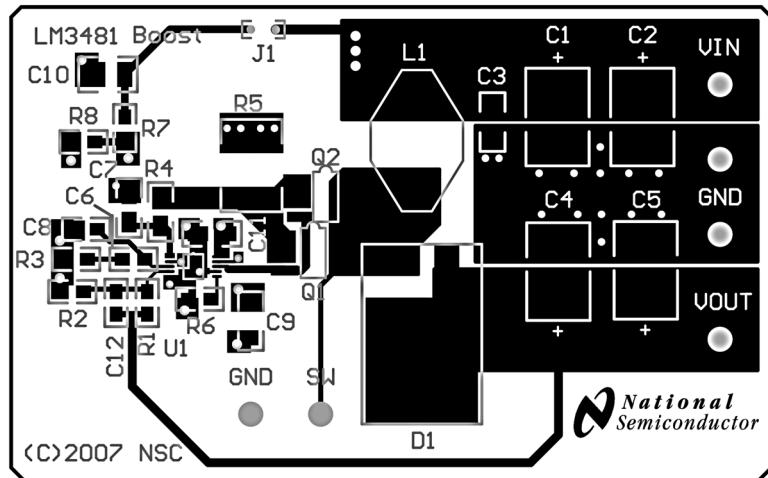


FIGURE 3. Top Layer

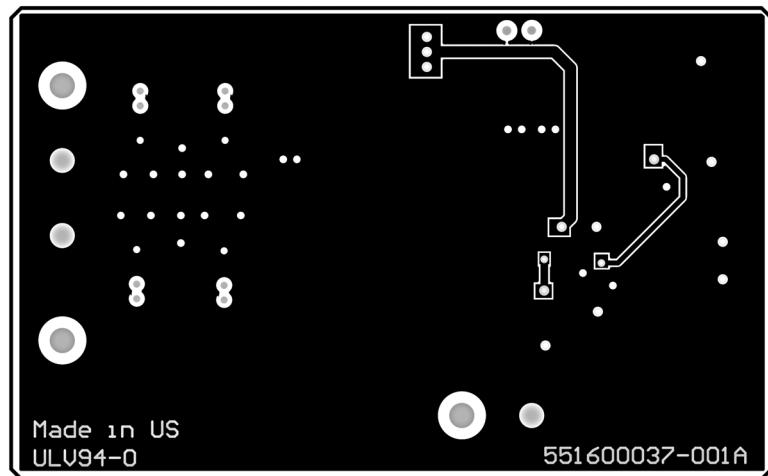


FIGURE 4. Bottom Layer

このドキュメントの内容はナショナルセミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナルセミコンダクター社は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告なく変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、またはその他を問わず、付与するものではありません。

試験や品質管理は、ナショナルセミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのバラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナルセミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナルセミコンダクター社の部品を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナルセミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用または供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。

それら製品の販売に関するナショナルセミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナルセミコンダクター社は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナルセミコンダクター社の製品の販売か使用、またはその両方に関連する特定目的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表明または黙示的保証も行いません。

#### 生命維持装置への使用について

ナショナルセミコンダクター社の製品は、ナショナルセミコンダクター社の最高経営責任者(CEO)および法務部門(GENERAL COUNSEL)の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは認められていません。

ここで、生命維持装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

National Semiconductor とナショナルセミコンダクターのロゴはナショナルセミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランドや製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。

Copyright © 2009 National Semiconductor Corporation

製品の最新情報については [www.national.com](http://www.national.com) をご覧ください。

### ナショナルセミコンダクタージャパン株式会社

本社／〒135-0042 東京都江東区木場2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 / 英語）はホームページより入手可能です。

[www.national.com/jpn/](http://www.national.com/jpn/)

# ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合せ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明しておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えるとか、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならぬ場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付られた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの默示的保証を無効にし、かつ不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任も負いません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されておりません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスティック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要件及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計もされていませんし、また使用されることを意図されておりません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2011, Texas Instruments Incorporated  
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

## 弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

### 1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

### 2. 溫・湿度環境

- 温度：0～40°C、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

### 3. 防湿梱包

- 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

### 4. 機械的衝撃

- 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。

### 5. 熱衝撃

- はんだ付け時は、最低限260°C以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）

### 6. 汚染

- はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
- はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上